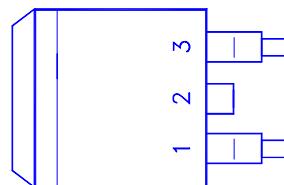
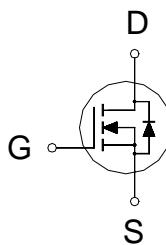


NIKO-SEM
**N-Channel Logic Level Enhancement
Mode Field Effect Transistor**
P50N02LS
TO-263 (D²PAK)
PRODUCT SUMMARY

$V_{(BR)DSS}$	$R_{DS(ON)}$	I_D
25	12mΩ	55A


1. GATE
2. DRAIN
3. SOURCE
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS ($T_C = 25^\circ\text{C}$ Unless Otherwise Noted)

PARAMETERS/TEST CONDITIONS		SYMBOL	LIMITS	UNITS
Gate-Source Voltage		V_{GS}	± 20	V
Continuous Drain Current	$T_C = 25^\circ\text{C}$	I_D	55	A
	$T_C = 100^\circ\text{C}$		38	
Pulsed Drain Current ¹		I_{DM}	150	
Avalanche Current		I_{AR}	36	
Avalanche Energy	$L = 0.1\text{mH}$	E_{AS}	250	mJ
Repetitive Avalanche Energy ²	$L = 0.05\text{mH}$	E_{AR}	8.6	
Power Dissipation	$T_C = 25^\circ\text{C}$	P_D	85	W
	$T_C = 100^\circ\text{C}$		46	
Operating Junction & Storage Temperature Range		T_j, T_{stg}	-55 to 150	°C
Lead Temperature (1/16" from case for 10 sec.)		T_L	275	

THERMAL RESISTANCE RATINGS

THERMAL RESISTANCE	SYMBOL	TYPICAL	MAXIMUM	UNITS
Junction-to-Case	$R_{\theta JC}$	62.5	2.3	°C / W
Junction-to-Ambient	$R_{\theta JA}$		62.5	
Case-to-Heatsink	$R_{\theta CS}$		0.6	

¹Pulse width limited by maximum junction temperature.²Duty cycle ≤ 1%**ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($T_C = 25^\circ\text{C}$, Unless Otherwise Noted)**

PARAMETER	SYMBOL	TEST CONDITIONS	LIMITS			UNIT
			MIN	TYP	MAX	
STATIC						
Drain-Source Breakdown Voltage	$V_{(BR)DSS}$	$V_{GS} = 0\text{V}, I_D = 250\mu\text{A}$	25			V
Gate Threshold Voltage	$V_{GS(th)}$	$V_{DS} = V_{GS}, I_D = 250\mu\text{A}$	0.8	1.2	2.5	
Gate-Body Leakage	I_{GSS}	$V_{DS} = 0\text{V}, V_{GS} = \pm 20\text{V}$			± 250	nA
Zero Gate Voltage Drain Current	I_{DSS}	$V_{DS} = 20\text{V}, V_{GS} = 0\text{V}$			25	μA
		$V_{DS} = 20\text{V}, V_{GS} = 0\text{V}, T_C = 125^\circ\text{C}$			250	

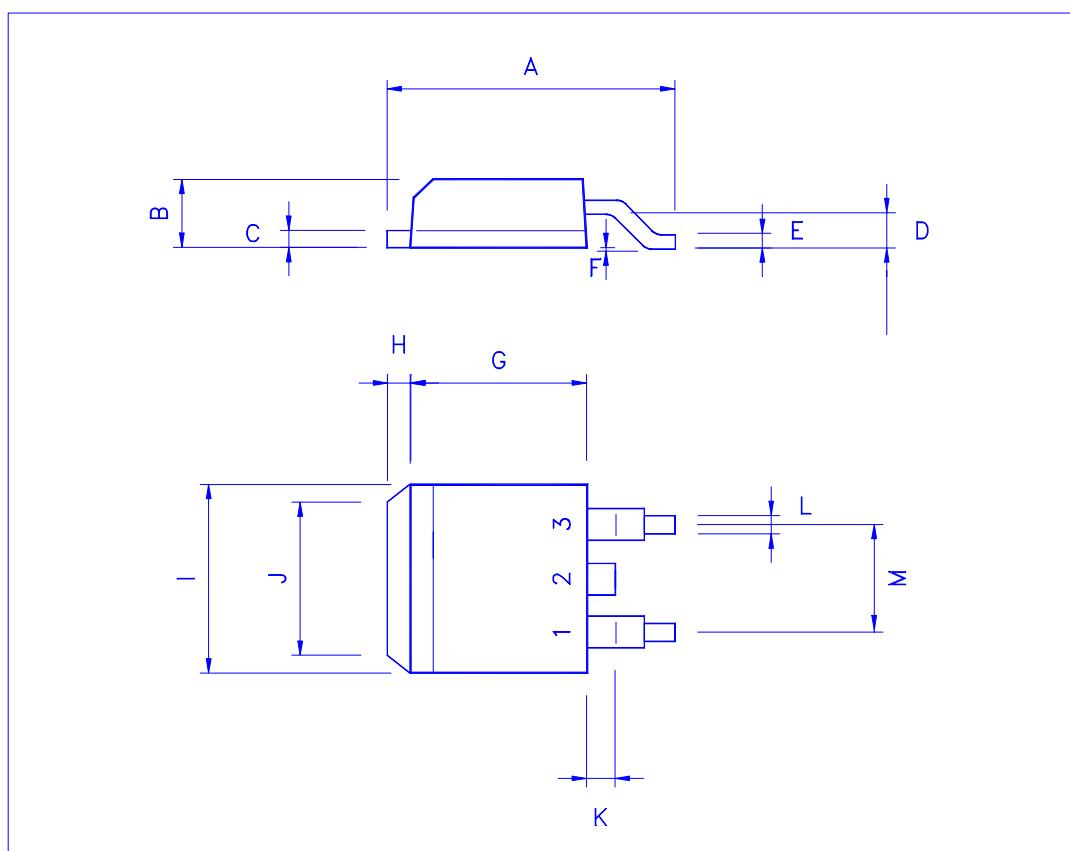
NIKO-SEM
**N-Channel Logic Level Enhancement
Mode Field Effect Transistor**
P50N02LS
TO-263 (D²PAK)

On-State Drain Current ¹	I _{D(ON)}	V _{DS} = 10V, V _{GS} = 10V	55			A
Drain-Source On-State Resistance ¹	R _{DS(ON)}	V _{GS} = 7V, I _D = 20A		13	16	mΩ
		V _{GS} = 10V, I _D = 30A		12	15	
Forward Transconductance ¹	g _f	V _{DS} = 15V, I _D = 40A		16		S
DYNAMIC						
Input Capacitance	C _{iss}	V _{GS} = 0V, V _{DS} = 15V, f = 1MHz		1400		pF
Output Capacitance	C _{oss}			380		
Reverse Transfer Capacitance	C _{rss}			200		
Total Gate Charge ²	Q _g	V _{DS} = 0.5V _{(BR)DSS} , V _{GS} = 10V, I _D = 30A		40		nC
Gate-Source Charge ²	Q _{gs}			12		
Gate-Drain Charge ²	Q _{gd}			25		
Turn-On Delay Time ²	t _{d(on)}	V _{DS} = 15V, R _L = 1Ω I _D ≈ 35A, V _{GS} = 10V, R _{GS} = 2.5Ω		9		nS
Rise Time ²	t _r			150		
Turn-Off Delay Time ²	t _{d(off)}			20		
Fall Time ²	t _f			30		
SOURCE-DRAIN DIODE RATINGS AND CHARACTERISTICS (T_C = 25 °C)						
Continuous Current	I _S	I _F = I _S , V _{GS} = 0V			55	A
Pulsed Current ³	I _{SM}				170	
Forward Voltage ¹	V _{SD}	I _F = I _S , V _{GS} = 0V			1.3	V
Reverse Recovery Time	t _{rr}	I _F = I _S , dI _F /dt = 100A / μS		70		nS
Peak Reverse Recovery Current	I _{RM(REC)}			200		A
Reverse Recovery Charge	Q _{rr}			0.043		μC

¹Pulse test : Pulse Width ≤ 300 μsec, Duty Cycle ≤ 2%.²Independent of operating temperature.³Pulse width limited by maximum junction temperature.**REMARK: THE PRODUCT MARKED WITH “P50N02LS”, DATE CODE or LOT #**

NIKO-SEM**N-Channel Logic Level Enhancement
Mode Field Effect Transistor****P50N02LS
TO-263 (D²PAK)****TO-263 (D²PAK) MECHANICAL DATA**

Dimension	mm			Dimension	mm		
	Min.	Typ.	Max.		Min.	Typ.	Max.
A	14.5	15	15.8	H	1.0	1.5	1.8
B	4.2		4.7	I	9.8		10.3
C	1.20		1.35	J		6.5	
D		2.8		K		1.5	
E	0.3	0.4	0.5	L	0.7		1.4
F	-0.102		0.203	M	4.83	5.08	5.33
G	8.5	9	9.5	N			





Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помошь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помошь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.